



平成 28 年 2 月 25 日

各位

会社名 新日本無線株式会社
代表者名 代表取締役社長 小倉 良
(コード:6911 東証第 1 部)
問合せ先 総務部長 須藤雅教
(TEL:03 - 5642 - 8222)

報告セグメントの変更に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 2 月 25 日付の取締役会決議により、平成 29 年 3 月期から報告セグメントを下記のとおり変更することを決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、「マイクロエレクトロニクス」と「マイクロウェーブ」の二つの技術を軸として製品を提供しており、これまで、半導体製品や電子部品で構成する前者を「電子デバイス」セグメントとして、後者を「マイクロ波管・周辺機器」と「マイクロ波応用製品」の二つのセグメントに分けてまいりました。

今般、マイクロ波事業の統合的かつ効率的な事業推進を目的として、本年 4 月 1 日付で「マイクロ波事業部」と「マイクロ波コンポーネント事業部」を統合することに伴い、報告セグメントについても一つに集約すべく変更するものです。

2. 変更の概要

【現セグメント】

セグメント	主要製品
マイクロ波管・周辺機器	マグネトロン、CFA、TWT、クライストロン、切換管など レーダコンポーネント、カソード(バリウム含浸型陰極など)
マイクロ波応用製品	衛星通信/地上通信用コンポーネント、センサモジュールなど
電子デバイス	半導体集積回路(バイポーラ、CMOS、Bi-CMOS) 半導体デバイス(光半導体素子、GaAs IC) SAW フィルタ、MEMS など

【新セグメント】

セグメント	主要製品
マイクロ波製品	マグネトロン、CFA、TWT、クライストロン、切換管 レーダコンポーネント、カソード(バリウム含浸型陰極) 衛星通信/地上通信用コンポーネント、センサモジュールなど
電子デバイス製品	半導体集積回路(バイポーラ、CMOS、Bi-CMOS) 半導体デバイス(光半導体素子、GaAs IC) SAW フィルタ、MEMS など

以上